纳秒激光表面改性对 Ta₂O₅/SiO₂ 介质膜飞秒 激光诱导损伤行为的影响

陈顺利1,2 赵元安1* 高鹏鹏1,2 李大伟1 贺洪波1 邵建达1 范正修1

(¹中国科学院上海光学精密机械研究所强激光材料重点实验室,上海 201800) ²中国科学院研究生院,北京 100049

摘要 利用中心波长 1064 nm、脉宽 12 ns、重复频率 5 Hz 的 Nd: YAG 激光系统,对 800 nm、0° Ta₂O₅/SiO₂ 高反膜 进行三种能量台阶数的激光预处理扫描改性;控制扫描速度使辐照脉冲能量重叠 70%的峰值能量,辐照模式 1-on-1。利用 Ti:sapphire 激光系统输出 800 nm、135 fs 超短脉冲激光进行损伤测试。结果表明,纳秒激光表面改性并 未提高 Ta₂O₅/SiO₂ 膜飞秒激光诱导损伤阈值,三种台阶数的预处理改性均使 Ta₂O₅/SiO₂ 膜的阈值降低 20%以 上。说明缺陷(本征的或激光诱导产生的,如带间电子态)对氧化物介质膜的飞秒损伤过程有重要贡献,而这种贡 献在样品经过纳秒激光改性后得以体现。

关键词 薄膜;缺陷;表面改性;Ta2O5/SiO2 介质膜;飞秒激光诱导损伤
中图分类号 TN249;O484 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201138.s103002

Influence of Nanosecond Laser Surface Modification on the Femtosecond Laser-Induced Damage of Ta₂O₅/SiO₂ Dielectric Film

Chen Shunli^{1,2} Zhao Yuan'an¹ Gao Pengpeng^{1,2} Li Dawei¹ He Hongbo¹ Shao Jianda¹ Fan Zhengxiu¹

¹ Key Laboratory of Materials for High Power Laser, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China

 $^{\rm 2}$ Graduate University of Chinese Academy of Sciences , Beijing 100049 , China

Abstract The influence of nanosecond laser surface modification on the femtosecond laser-induced damage of $800 \text{ nm } \text{Ta}_2 \text{O}_5 / \text{SiO}_2$ dielectric film is investigated in this paper. Surface modification of samples is performed by *Raster-scanning* with scanning mode of 1-on-1 and scanning velocities timed such that there is a beam overlap at 70% of the peak fluence by 5 Hz-1064 nm-12 ns Nd: YAG fundamental lasers. Femtosecond laser damage of samples is carried out by 1 kHz-800 nm-135 fs Ti: sapphire laser system with 1-on-1 mode test. The result indicates the femtosecond laser-induced damage thresholds (LIDTs) of all the samples with various modification fluence steps are reduced by about 20%, which seems to be closely related with the contribution of the microscopic electronic defects (native or laser-induced trapping states) in the band gap.

Key words thin films; defects; surface modification; $Ta_2 O_5 / SiO_2$ dielectric film; femtosecond laser-induced damage OCIS codes 320.2250; 320.4240; 230.4170; 310.0310; 140.3330

收稿日期: 2011-08-11; 收到修改稿日期: 2011-09-01

基金项目:国家自然科学基金(60878045)资助课题。

作者简介:陈顺利(1987—),男,博士研究生,主要从事超短脉冲激光与光学材料相互作用机理等方面的研究。

E-mail: chensl@siom.ac.cn

导师简介:邵建达(1964—),男,研究员,博士生导师,主要从事高功率激光薄膜、激光与薄膜相互作用机理等方面的研究。E-mail: jdshao@mail.shcnc.ac.cn

^{*} 通信联系人。E-mail: yazhao@siom.ac.cn

1引 言

在长脉冲(纳秒脉宽)范围内,激光预处理是一种提高应用于高功率激光系统中光学薄膜阈值的重要方法^[1~4]。对薄膜材料,尤其是电子束蒸发制备的薄膜,由于工艺特点而造成其含有一定浓度的电子缺陷^[5.6]。基于这个事实,电子缺陷消除机制被提出,来解释纳秒激光预处理效应的物理机制问题,并将介质膜的破坏分为四个过程^[2]:1)处于禁带中间较浅缺陷能级的电子被光激发至导带;2)自由电子在光电场中被加速,或通过自由载流子吸收被激发至高能态;3)随后高能电子通过碰撞离化或电子-声子相互作用(晶格热化)将剩余的能量传递给晶格;4)晶格温度不断升高,当达到材料的临界破坏温度即熔点或沸点时,材料即发生破坏。

预处理效应的电子缺陷消除机制可表述为:介 质材料在较低的亚阈值能量辐照下,处于缺陷能级 的电子将被光子激发至导带;由于亚阈值能量的光 电场强度较低,不足以诱导材料的破坏发生,导带电 子又弛豫到较深的能级,导致在后续的激光辐照下 难以被再激发至导带;从而造成在较高的能量下可 被激发至导带的电子数密度处于较低水平,因此传 递给晶格的净能量减少使得材料难以损伤,比处理 之前的样品表现出较高的阈值。

在超短脉冲激光(飞秒脉宽)辐照下,纯的材料 破坏主要由非线性离化和等离子体的自由载流子吸 收两种方式进行,可理解为:飞秒脉冲激光因其极强 的峰值功率而诱导材料中价带电子通过一系列非线 性过程,如多光子吸收、雪崩离化和电子弛豫等,被 激发至导带;随着脉冲持续作用,导带电子数密度急 剧增长,当达到临界电子数密度时便通过逆轫致辐 射过程而强烈吸收激光能量,最终导致激光能量沉 积到物质中而造成的材料的永久结构变化和最终破 坏^[7,8]。

由于实际获得的材料,如电子束蒸发制备的薄膜材料,含有一定浓度的电子缺陷,因此电子缺陷作为导带种子电子的起源而对材料的激光诱导损伤产生影响。有研究表明,在超短脉宽范围内,电子缺陷的存在,无论是本征电子缺陷还是激光诱导产生,都显著降低了材料的飞秒激光诱导损伤阈值(LIDTs)^[9,10]。

如果纳秒激光预处理可消除材料中的电子缺陷,则有望提高材料的飞秒激光损伤阈值。本文的 出发点,即是考查纳秒激光预处理表面改性是否对 Ta₂O₅/SiO₂ 高反膜飞秒激光诱导损伤行为造成影 响。实验采用 Nd: YAG 激光系统输出波长 1064 nm基频激光,对 800 nm、 Ta_2O_5/SiO_2 高反膜 进行改性处理,以研究其在 Ti:sapphire 激光系统 输出的波长 800 nm 激光辐照下的损伤行为。

2 实 验

2.1 样品制备及性能表征

实验所用 800 nm、0° Ta₂O₅/SiO₂ 高反膜样品均 由 Ta₂O₅和 SiO₂ 材料在相同沉积条件下利用光控法 通过电子束蒸发(EBE)制备。制备过程中,对 Ta₂O₅和 SiO₂ 膜料电子束流分别控制在 260 mA 和 60 mA; 基底温度恒定在约 140 °C;Ta₂O₅和 SiO₂ 膜料的沉 积速率分别为 0.4 nm/s 和 0.6 nm/s;真空室背景气 体 O₂ 压力约 3×10^{-2} Pa。样品膜系结构:G||(HL)¹⁵ H4L|| Air,其中 G 代表基底 BK7 玻璃(\$\phi30 mm \times 3 mm),H 和 L 分别指四分之一波长光学厚度 (QWOT)的高折射率材料 Ta₂O₅和低折射率材料 SiO₂。

样品的设计谱和制备谱如图 1 所示。由于样品 制备过程中厚度控制存在±0.5%的波动,而造成膜 层总厚度 16.1 nm 偏差,致使获得光谱曲线反射率 优于 99.5%的高反带出现近 20 nm 的压缩。



图 1 实验用 Ta₂O₅/SiO₂ 高反膜的设计和制备谱 Fig. 1 Measured and designed spectra of experimental Ta₂O₅/SiO₂ films

2.2 纳秒激光表面改性

利用中心波长 1064 nm、脉宽 12 ns、重复频率 5 Hz的 Nd: YAG 激光系统,对样品进行激光预处 理表面改性。光路示意图如图 2 所示,细节描述见 文献[11]。系统输出线偏振近高斯型脉冲激光;经 过透镜(焦距 $f \approx 1$ m)聚焦后,获得靶面的有效光斑 直径约为 550 μ m(1/e²)的光斑垂直入射到样品表 面;样品置于自动化控制的二位移动平台上;测试过 程中由 CCD 进行在线检测样品表面被辐照区域散 射光强的变化,以判断损伤是否发生,测试后借助 Leica 显微镜确定损伤发生。



图 2 纳秒激光实验装置示意图

Fig. 2 Schematic diagram of nanosecond laser test setup

首先依据标准 ISO11254-1^[12] 对 Ta₂O₅/SiO₂ 高反 膜样品的单脉冲损伤阈值进行测试和拟合。将 0%~ 100%范围内(主要在 20%~80%之间)损伤几率数据 线性外推至 0%损伤几率处,获得样品在1064 nm、12 ns 激光辐照下、1-on-1 模式阈值为3.5 J/cm²。阈值测定 的相对误差为±15%,主要来自于光斑尺寸测量和激 光能量测量重复性的不稳定性。

参照样品的阈值数据,实验选定三种能量台阶 对样品表面执行纳秒激光预处理扫描改性(见 图 3)。扫描过程中,样品 S3 和 S4 表面出现少量微 米量级的坑点(见图 4)。



图 3 表面改性选用的能量台阶





- 图 4 显微镜下样品 S4 表面改性引入的坑点缺陷形貌。 (a)小尺寸坑点;(b)大尺寸坑点
- Fig. 4 Crater-shape defects on the surface of sample S4 by optical microscope. (a) Tiny crater defects; (b) large crater defects

实验中,控制 1064 nm 激光的扫描速度使得相 邻光斑能量重叠高斯脉冲峰值能量的 70%。扫描 方式采用常用的 Raster-scanning 方式^[13]。需要注 意的是,与常用的预处理扫描不同的是,实验采用的 扫描能量并非都是亚阈值能量,而是将亚阈值能量 台阶与高于阈值的台阶相结合来考查。

2.3 飞秒激光损伤测试

实验利用基于啁啾脉冲放大(CPA)的 Ti: sapphire 激光系统输出中心波长800 nm、脉宽 135 fs、重复频率1 kHz 的线偏光进行飞秒损伤测 试,光路示意图如图 5 所示,细节阐述见文献[14]。 系统在基横模式 TEM₀₀运转输出近高斯型脉冲,经 焦距 $f \approx 50$ cm 的透镜聚焦以后,垂直入射到样品 表面,焦斑有效直径约为 140 μ m(1/e²)。测试过程 中损伤的发生依靠等离子体闪光判断,而最终由离 线 Leica 光学显微镜来确定。破坏的精细结构通过 扫描电子显微镜观察。



图 5 飞秒激光损伤测试装置示意图 Fig. 5 Schematic diagram of femtosecond laser damage test setup

为获得样品的单脉冲飞秒损伤阈值,样品表面 单个点只辐照一个脉冲。产生的破坏的辐照激光能 量台阶数大于5个,每个能量台阶辐照5~6个样品 点。相邻辐照点的间距大于3倍的光斑直径,以避 免破坏干扰。

测得不同能量台阶下破斑的尺寸,通过损伤面 积外推法拟合阈值^[15]。即借助破斑面积 S 和辐照 能量 F_i 的对应关系,将破斑面积外推至 S=0 处的 能量密度值即为阈值。实验用这种方法确定阈值的 相对误差±9%,主要来自于损伤面积测量的不稳 定性。

3 结果与讨论

800 nm、0° Ta₂O₅/SiO₂ 高反膜样品在改性处 理前(S0)、后(S1~S4)飞秒损伤测试阈值如图 6 所 示。数据显示,纳秒激光预处理并未提高样品的单 脉冲阈值,三种能量台阶改性均使 Ta₂O₅/SiO₂ 膜 的飞秒损伤阈值降低 20%以上。





Fig. 6 LIDTs of $Ta_2 O_5 / SiO_2$ films by 1-on-1 test with incident laser wavelength of 800 nm and pulse width of 135 fs

从飞秒损伤测试结果来看,样品 S3 和 S4 表面 通过改性引入的微米量级的坑点缺陷,对其飞秒激 光诱导损伤行为并无明显影响,可能与其较低的缺 陷密度有关。图 7 给出样品预处理前后典型的破坏 形貌,辐照激光能量 1.04 J/cm²,模式 1-on-1。 图 7(b)中方框内为纳秒激光改性时引入的坑点缺 陷,可以看出坑点缺陷的出现对飞秒损伤破斑的整 体形貌并无明显影响。

样品阈值降低的现象表明,样品的表面(尤其是 外层 SiO₂ 层)发生了某种不可逆的改性变化,而这 种变化涉及到诱导材料飞秒损伤的起源,如缺陷。 纳秒激光扫描改性,一方面可以使材料内本征缺陷 的特性发生变化,另一方面则可诱导产生一部分新 缺陷。



图 7 扫描电镜下样品表面改性前后典型的破坏形貌(辐照激光波长 800 nm,脉宽 135 fs,能量密度 1.04 J/cm²) (a)改性前样品 S0;(b)改性后样品 S4

Fig. 7 Typical damage morphologies of samples before and after modification with incident laser wavelength of 800 nm, pulse width of 135 fs and pulse fluence of 1.04 J/cm^2 . Samples (a) before modification S0; (b) after modification S4

由于实验过程中,发现样品表面即使有少量的 微米量级的宏观缺陷,包括制备过程中引入的及纳 秒激光诱导产生的,如平底坑、锥形坑等,因此首先 讨论微米量级的宏观缺陷对样品飞秒激光损伤的影 响。纳秒脉宽下,微米量级的缺陷对介质多层膜的 纳秒激光损伤影响显著^[16,17]。而在本实验中,未发 现样品表面微米量级的宏观缺陷对其飞秒激光损伤 有明显影响。辐照区域平底坑、锥形坑的存在并未 明显加强破斑尺寸的扩展,从借助损伤面积外推法 进行拟合阈值的角度来分析,对损伤阈值的降低无 明显贡献。

将阈值降低的诱因归于微观的电子缺陷的作 用,涵盖本征的和纳秒激光诱导产生的电子缺陷,在 材料破坏过程中以带间缺陷态的形式发挥作用。已 经证实,对于标准λ/4 波推多层介质膜,在飞秒激光 辐照下趋向于在保护层 SiO₂ 中首先发生破坏^[18]。 因此侧重于分析最外层 SiO₂ 保护层中电子缺陷状 态的贡献。 在 SiO₂ 层薄膜材料中,以顺磁结合的电子缺陷 态的存在已被证明^[6,19]。其中文献[19]采用中心波 长 1064 nm 的纳秒激光对电子束蒸发制备的 SiO₂ 单层膜进行亚阈值辐照预处理,并使用电子顺磁共 振(EPR)对 SiO₂ 膜中预处理前后的电子缺陷浓度 进行测试。测得 SiO₂ 膜层中纳秒激光辐照前后的 电子缺陷,包括 E'([O3=Si•])和氧空位中心,浓度 约达 10¹⁷ cm⁻³量级。多层介质膜中的电子缺陷,尤 其是邻近导带底的缺陷能级,作为导带电子的起源 即种子电子而对损伤过程产生重要贡献。

Ta₂O₅/SiO₂ 高反膜在纳秒激光预处理后的飞 秒激光损伤阈值并未得到提高,反而降低。一方面, 表明关于激光预处理的电子缺陷消除机制对飞秒脉 宽范围并不能直接适用;另一方面,材料中的电子缺 陷经过 1064 nm 纳秒(光子能量约为 1.17 eV)激发 改性后,可能对 800 nm 飞秒激光(光子能量约为 1.55 eV)变得更加敏感,比如从较深的缺陷能级被 激发至浅缺陷能级的位置,而更容易被飞秒激光激 发以提供导带种子电子,从而导致其飞秒损伤阈值 的降低。

4 结 论

利用中心波长 1064 nm 纳秒脉冲激光,对 800 nm、0°Ta₂O₅/SiO₂ 高反膜进行激光预处理扫 描改性。样品的飞秒损伤结果表明,纳秒激光表面 改性并未提高 Ta₂O₅/SiO₂ 膜的飞秒激光诱导损伤 阈值,三种台阶数的预处理改性均使 Ta₂O₅/SiO₂ 膜的阈值降低 20%以上。经分析得出结论:

 本征或激光诱导产生的电子缺陷,对 Ta₂O₅/SiO₂介质膜的飞秒激光损伤过程有重要 贡献;

2) 缺陷对 Ta₂O₅/SiO₂ 介质膜飞秒损伤的贡献,在样品经过纳秒激光处理改性以后得以体现。

参考文献

- 1 M. E. Frink, J. W. Arenberg, D. W. Mordaunt *et al.*. Temporary laser damage threshold enhancement by laser conditioning of antireflection-coated glass [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1982, **51**(6): 415~417
- 2 C. R. Wolfe, M. R. Kozlowski, J. H. Campbell *et al.*. Laser conditioning of optical thin films [C]. SPIE, 1989, 1438: 360~375
- 3 Y. Zhao, J. Shao, T. Wang *et al.*, Laser conditioning of dielectric oxide mirror coatings at 1064 nm[C]. SPIE, 2004, 5774: 599~602
- 4 Y. Zhao, T. Wang, D. Zhang *et al.*, Laser conditioning of ZrO₂: Y₂O₃/SiO₂ mirror coatings prepared by E-beam evaporation [J]. Appl. Surf. Sci., 2005, 239(2): 171~175
- 5 W. T. Beauchamp, B. P. Hichawa, M. H. Innus. Systematic design approach leads to better optical coatings [J]. Laser Focus/Electra-Optics, 1988, 24(5), 109~112
- 6 R. N. Schwartz, M. D. Gark, W. Thamulitrat *et al.*. Electron Paramagnetic Resonance studies of intrinsic bonding defects and impurities in SiO₂ thin solid films [C]. *Mat. Res. Soc. Symp.*,

1986, 61: 359

- 7 B. C. Stuart, M. D. Feit, S. Herman *et al.*. Nanosecond-tofemtosecond laser-induced breakdown in dielectrics [J]. *Phys. Rev. B*, 1996, **53**(4): 1749~1761
- 8 L. Yuan, Y. Zhao, G. Shang *et al.*. Comparison of femtosecond and nanosecond laser-induced damage in HfO₂ single-layer film and HfO₂-SiO₂ high reflector[J]. *J. Opt. Soc. Am. B*, 2007, 24(3): 538~543
- 9 M. Mero, L. A. Emmert, W. Rudolph. The role of native and photoinduced defects in the multi-pulse subpicosecond damage behavior of oxide films[C]. SPIE, 2008, 7132: 713209
- 10 L. A. Emmert, M. Mero, W. Rudolph. Modeling the effect of native and laser-induced states on the dielectric breakdown of wide band gap optical materials by multiple subpicosecond laser pulses [J]. J. Appl. Phys., 2010, 108(4): 043523
- 11 Y. Wang, H. He, Y. Zhao *et al.*. Single- and multi-shot laserinduced damage of Ta₂O₅/SiO₂ dielectric mirrors at 1064 nm[J]. *Chin. Opt. Lett.*, 2011, 9(2): 023013
- 12 ISO 11254-1, Laser and laser-related equipment-determination of laser-induced damage threshold of optical surfaces-Part 1: 1-on-1 test[S]. 2000
- 13 L. M. Sheehan, M. R. Kozlowski, F. Rainer *et al.*. Large area conditioning of optics for high-power laser systems [C]. SPIE, 1994, 2114: 559~568
- 14 S. Chen, M. Zhu, D. Li *et al.*. Effects of electric field distribution and pulse duration on the ultra-short pulse laser damage resistance of laser coatings [C]. SPIE, 2010, 7842: 78420D
- 15 J. M. Liu. Simple technique for measurements of pulsed Gaussian-beam spot sizes[J]. Opt. Lett., 1982, 7(5): 196~198
- 16 M. C. Staggs, M. Balooch, M. R. Kozlowski *et al.*. In Situ Atomic Force Microscopy of laser-conditioned and laser-damaged HfO₂/SiO₂ dielectric mirror coatings [C]. SPIE, 1992, 1624: 375~385
- 17 M. R. Kozlowski, R. Chow. The role of defects in laser damage of multilayer coatings[C]. SPIE, 1994, 2114: 640~649
- 18 L. Yuan, Y. Zhao, C. Wang *et al.*. Effect of SiO₂ protective layer on the femtosecond laser-induced damage of HfO₂/SiO₂ multilayer high-reflective coatings[J]. *Appl. Surf. Sci.*, 2007, 253(7): 3450~3454
- 19 M. R. Kozlowski, M. Staggs, F. Rainer *et al.*, Laser conditioning and electronic defect measurements of HfO₂ and SiO₂ thin films[C]. SPIE, 1991, 1441: 269~282

栏目编辑:马 沂